

प्रेस विज्ञप्ति

माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आज अमेरिकन कंपनी मेसर्स क्रिकेट सेमीकण्डक्टर्स एवं मध्य प्रदेश शासन के बीच एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किये गये। एम.ओ.यू. पर शासन की ओर से श्री हरिरंजन राव, सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग एवं मेसर्स क्रिकेट सेमीकण्डक्टर्स की ओर से श्री लाउ हटर ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री अँटोनी डिसा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री इकबाल सिंह बैस, श्री एस.के. मिश्रा, प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार श्री सुलेमान, प्रबंध संचालक ट्रायफैक श्री डी.पी. आहूजा, प्रबंध संचालक एमपीएसईडीसी श्री एम.सेलवेन्द्रन भी उपस्थित थे। एम.ओ.यू. के अनुसार क्रिकेट सेमीकण्डक्टर्स लगभग रु. 6000 करोड़ की लागत से मध्यप्रदेश में एनालॉग सेमीकण्डक्टर फैब्रिकेशन इकाई की स्थापना करेगा। मध्य प्रदेश शासन कंपनी को एनालॉग सेमीकण्डक्टर फैब्रिकेशन नीति के अनुसार सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।

इंदौर में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट 2014 में आईटी, आईटीईएस कम्पनियों के निवेश को आकर्षित करने हेतु विशेष प्रयास किये गए हैं। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध भूमि एवं आईटी अधोसंरचना के प्रभावी उपयोग, तेजी से बदलते आईटी परिदृश्य के अनुरूप विभागीय नीति को अद्यतन करने तथा निवेशकों को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के आश्वासन से निवेश हेतु सकारात्मक वातावरण तैयार हुआ है।

सेमीकण्डक्टर फैब में निर्मित इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) लगभग प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में इस्तेमाल की जाती है। जैसे मोबाइल फोन, टेलीफोन उपकरण, औद्योगिक तथा स्वचलित प्रोसेस कंट्रोल उपकरण,

ऑटोमोबाइल एवं हवाई जहाज के उपकरण, डिफेंस व चिकित्सा, स्मार्ट कार्ड आदि में चिप का उपयोग होता है।

प्रदेश में सेमीकण्डक्टर फैब्रिकेशन के क्षेत्र में उद्योगों की स्थापना होने से ESDM सेक्टर में तेजी से विकास होने की संभावना है। फैब इकाई के आसपास ESDM क्षेत्र में कई अन्य इकाइयां स्थापित होती हैं जैसे:- Fabless डिजाइन कंपनियाँ, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद इकाइयां /इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सेवा, एसेम्बली और टेस्टिंग इकाइयां आदि। इन सहायक इकाइयों में रोजगार सृजन कई गुना अधिक होता है एवं इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र का तेजी से विस्तार होता है।

फैब इकाई की स्थापना के बाद मध्यप्रदेश, देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और मेन्युफेक्चरिंग (ESDM) का बड़ा केन्द्र बन जाएगा। माइक्रो चिप बनने से प्रदेश को अल्ट्रा हाई मार्टन तकनीक के क्षेत्र में नई पहचान मिलेगी। फैब इकाई की स्थापना से विदेशी मुद्रा की बचत होगी, क्योंकि वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में लगने वाले माइक्रो चिप आयात करने पड़ते हैं।

क्रिकेट सेमीकंडक्टर्स को भूमि, बिल्डिंग शेल निर्माण की लागत, इकाई की आवश्यकतानुसार जल, विद्युत आपूर्ति, सीवेज, रासायनिक आग बुझाने की क्षमता वाला अग्निशमन केंद्र, व्यवस्था, परिवहन हेतु हवाई अड्डे तक सड़क, फ्री ट्रेड ज़ोन आदि उपलब्ध कराये जाएँगे। इसके अलावा इकाई को इस उद्योग के लिए आवश्यक दक्षता विकास एवं संवर्धन हेतु विशेष सहायता, स्टॉम्प ड्यूटी कन्सेशन, श्रम कानूनों में छूट, प्रवेश कर में छूट एवं सिंगल विन्डो की सुविधा भी प्राप्त होगी।

इस अवसर पर इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकण्डक्टर एसोसियेशन (IESA) के अध्यक्ष श्री अशोक चांडक विशेष रूप से उपस्थित थे। उल्लेखनीय है की IESA का इस एम ओ यू को सम्पन्न कराने एवं मध्यप्रदेश की ओर आकर्षित करने में विशेष योगदान रहा है।

उल्लेखनीय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान क्रिकेट सेमीकंडक्टर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात के दौरान अधिकारियों द्वारा अपनी कंपनी के बारे में प्रजेंटेशन दिया गया था। श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उन्हें प्रदेश में निवेश हेतु आमंत्रित किया गया था।